PETフィルムに成膜した酸化チタン薄膜の光触媒活性

矢澤 翔大*.1, 工藤 祐輔*, 新妻 清純*

(2017年9月11日受付; 2017年12月14日受理)

Photocatalytic Activity of Titanium Oxide Thin Film Deposited on Transparent PET Film Shota YAZAWA^{*,1}, Yusuke KUDO^{*} and Kiyozumi NIIZUMA^{*}

(Received September 11, 2017; Accepted December 14, 2017)

Titanium dioxide (TiO₂) is generally known as photocatalyst. TiO₂ has emerged as an excellent photocatalyst material for environmental purification. The TiO₂ works by only light. It is expected that the application range of the TiO₂ photocatalyst extends greatly. Especially, it is expected to be used indoors. Objects of various shapes exist in the interior. Therefore, the flexible substrate form can change easily when necessary. I think that it is necessary to form it on a flexible substrate. It is possible to prepare strong adhesion and dense thin film by using a sputtering method. In this study, TiO₂ thin films deposited on flexible substrate called PET film by RF magnetron sputtering method. The authors investigated the relationship between the photocatalytic activity and the film thickness. From the result of X-ray diffraction patterns, diffraction peak intensities became higher with increasing film thickness. From the result of electrical resistivities, it turned out that the optimal film thickness existed. The measurement result of the oxidative dissolution reaction also showed that the optimal film thickness existed.

1. はじめに

近年,環境汚染は地球規模,あるいは私たちが生活す る中で無視することができない社会問題となっている. SOx, NOx などの大気汚染による呼吸器疾患,新建材か ら発生する有機化合物による室内空気の汚染,樹脂材料 の焼却によるダイオキシンの発生,産業廃棄物や生活廃 棄物による水源の水質汚濁等がある.これらの環境を良 くするための対策として多くのエネルギーを使用してい る.その際に二酸化炭素が増大し,地球温暖化が進んで しまうので,地球環境対策に大量のエネルギーを投入す ることができない.そこで,自然エネルギーや私たちが 生活するうえで使用しているエネルギーを活用して環境 汚染を解決することが大切であると考える.その解決策 の一つとして光触媒がある.

光触媒として代表的な酸化チタン(TiO₂)は非常に身 近な材料であり、化粧品などの顔料、食品添加物として 歯磨き粉などに含まれているので非常に安全、化学的に 安定している、光触媒の研究としては本多・藤嶋らによる 1972年の酸化チタンを用いた人工光合成(光を照射する ことにより水から水素、酸素が発生する)の発見"を契

キーワード:酸化チタン,フレキシブル基板,光触媒, RFマグネトロンスパッタリング方式

*日本大学生産工学部電気電子工学科

(〒275-8575 千葉県習志野市泉町 1-2-1)

Department of Electrical and Electronic Engineering, College of Industrial Techology, Nihon University, 1-2-1, Izumi-cho, Narashino-shi, Chiba 275-8575, Japan 機として盛んに行われるようになった. その後研究は進み, 酸化チタンは酸化分解作用と超親水性作用という作用を もっているということがわかり²⁾,大気浄化,防汚,殺菌, 水質浄化,防曇などの効果があることがわかってきた.こ れらの効果を用いて空気清浄器内のフィルターや家屋・ 高層ビルの外壁, ガードレール, 高速道路の防音壁のセ ルフクリーニング、建造物の建材などの接着剤に含まれ ているホルムアルデヒドの分解³⁾によるシックハウス症候 群の抑制などいろいろな場所に使用されている. 光触媒 は建造物の壁や窓などに施工されることが一般的で、硬 度が高いものに塗布されていることが多く、光触媒を塗装 するところが非常に限定的になっていると考えられる. そ れに比べて、フレキシブル基板は透明かつ厚さ23 µmと 非常に薄く、柔軟性の高い基板である. フレキシブル基 板を用いることで、非常に薄くそして軽量化を図ることが 可能となり、使用用途が広がると考えられる.酸化チタン 等の光触媒を成膜する方法としてゾル-ゲル法やスプレー を用いた方法,スパッタリング法が存在する.スパッタリ ングで成膜した膜は緻密で基板との密着力が強いことや, 熱を使用し膜質を改善しなくてよいので低温での成膜に 適していて,膜の再現性が良いという特徴⁴⁾がある.また, 不活性ガス以外に O₂ や N₂ などの反応性ガスを加えるこ とにより化合物膜を容易に成膜できるので酸化チタン以 外の成膜など応用範囲が広いことが挙げられる.

そこで本研究では RF マグネトロンスパッタリングに よる酸化チタン薄膜をフレキシブル基板である PET (ポ リエチレンテレフタレート)フィルム上への成膜を試み, 膜厚を変化させたときの結晶構造, 光触媒活性を評価し,

¹ yazawa.syouta@nihon-u.ac.jp

これらの諸物性の相関と PET フィルム上における酸化 チタン薄膜の膜厚依存性の影響についてガラス基板上の 薄膜と比較し検討を行った.

2. 酸化チタン薄膜の成膜

本研究では、RF マグネトロンスパッタリング法により 試料を作製した.装置の概略図をFig.1に示す.本装置 はチャンバー内に直径 10 mm, 厚さ 300 mm の Nd-Fe-B 円柱磁石(表面の磁場は約0.6T)ならびに内径30mm, 外径 33 mm, 厚さ 300 mm の Nd-Fe-B 環状磁石(表面の 磁場は約0.3T)を内蔵した電極が設置されている。また、 スパッタガスの流量を制御するためにマスフローコント ローラー(電子科学製,GFC-2型)が2つ設置されており、 スパッタガスの流量を調整できる. さらに, 成膜時に基 板を回転させながら放電を行うため、膜質は均一にする ことが可能である、排気系には低真空ポンプとしてロー タリーポンプ (DIAVACLIMITED, MODEL: GHP-240B 型, PUMPING SPEED: 50 Hz-240 L/min), 高真空ポンプ としてターボ分子ポンプ (SHIMADZU CORPORATION, MODEL : TMP-803LM, EXHAUST SPEED : 1080 L/s), 低真空計にはピラニゲージ、高真空計には電離真空計が 設置されている. ターゲットには厚さ3mm, 直径 33 mm ø. 純度 99.5%の Ti を用いた.

Table 1 に酸化チタンの成膜条件を示す. チャンバー 内の最終到達真空度を5.0×10⁴ Paまで高真空排気した. スパッタガスの流量比率は Ar: O₂ = 60%: 40% にした 場合、アナターゼ型の結晶構造をもつ酸化チタンが成膜 できる 5) ことがわかっているので、スパッタガスは Ar+ 40% O2混合ガスを使用した. また, 成膜ガス圧は製作 された酸化チタン膜への紫外線照射によるメチレンブル ーの分解性能評価,電気抵抗率測定で最も性能が高いこ とが確認されている 3.0 Pa 一定 ⁵ とした. そして, 高周波 (RF)電源により投入電力 150 W 一定として放電を行い、 ターゲットより 55 mm 隔てたフレキシブル基板上に成 膜をした.酸化チタン薄膜の膜厚は400~1000 nmの範 囲で100 nm ずつ変化させた. 基板は, 13 × 13 mm, お よび 26 × 26 mm の PET フィルムを基板として用いた. スパッタリングによる酸化チタン成膜中に PET フィル ムが曲がることが考えられるので、動かないようソーダ ライムガラスの上に PET フィルム (東レ製, ルミラー® S10) を載せ、ホルダーにセットした、また、PET フィ ルムに成膜した試料と比較するために、ソーダライムガ ラスを基板とし用いて同条件のもとで成膜を行い評価し 比較検討した.通常、ガラス基板は表面においてダスト や油脂等が付着しており、そのまま成膜すると、膜の付



図1 RF マグネトロン装置の概略図

Fig.1 Schematic diagram of RF magnetron sputtering apparatus.

表1 RF マグネトロンスパッタ条件 Table 1 Conditions of RF magnetron sputtering method.

Target	99.5%Ti
Background pressure	$\leq 5.0 \times 10^{-4} \mathrm{Pa}$
Sputtered atmosphere	$Ar+40\%O_2$
Working pressure	3.0 Pa
Input electric power	150 W
Distance from substrate to target	55 mm
Film thickness	400~1000 nm
Substrate	PET film Sodalime glass

着力低下やピンホールの原因となるため,成膜前に前処 理を行った.まずガラス基板の両面に中性洗剤を用いて, スポンジにより6分間(片面3分間)左右および上下方 向に一定時間洗浄した.その後中性洗剤を取り除くため 流水中で約500分間浸しておいた.ガラス基板上の水分 を蒸発させるため,イソプロピルアルコール(IPA)に 浸し,5分程度の時間煮沸洗浄を施し乾燥後基板として 使用した.PETフィルムの前処理はフィルム表面形状変 化の恐れがあったためスポンジでの洗浄は行わず,IPA に浸し,5分程度の煮沸洗浄後に乾燥後基板として使用 した.サーモラベルによる基板温度測定を行った結果, 成膜時の温度は約200℃である⁵ことが確認された.

3. 物性評価方法

結晶構造解析には Cu-Ka を線源(波長 λ = 0.15405 nm)とする X線回折装置((株)マックサイエンス製, MXP3AHF22)を用いた. グラファイトのモノクロメータを通して連続スキャン(θ -2 θ)法を用い,測定範囲は 20~90度とした. 膜厚の測定には繰り返し反射干渉計((株) 溝尻光学製),電気抵抗率の測定には直流四端子法(MMRTec.inc.製, H-50)電気抵抗測定時の紫外光光源にはブラックライト(強度:1mW/cm²,中心波長:365 nm),吸収スペクトル測定は酸化チタンを成膜したフィルムまたはガラス基板と併せて透過させ,紫外可視分光光度計 UV-Vis (島津製作所(株)製, UV-2550)を用いた.酸化 分解反応の測定には色素分解法として酸化チタン薄膜に 1 mmol/Iのメチレンブルー(C₁₆H₁₈N₃SCI)水溶液を塗布し 紫外線照射時間 120分として光触媒チェッカー(アルバッ ク理工(株)製, PCC-2)を用いた.接触角の測定には酸化 チタン薄膜に紫外線(UVP製, UVL-28),(紫外線強度: 1 mW/cm²,中心波長:365 nm)を照射し薄膜の表面に滴 下した純水をデジタルカメラ((株)ニコン製, D5300)で 撮影して評価した.表面形状観察には走査型プローブ顕 微鏡(Scanning Probe Microscope: SPM)(島津製作所(株) 製, SPM9500-J2)を用いて評価を行った.

4. 実験結果

4.1 XRDによる解析結果

Fig.2 に PET フィルムと PET フィルム上に酸化チタン の膜厚を 400 ~ 1000 nm 成膜させた場合の XRD による 測定結果を示す.測定範囲 $2\theta = 20 ~ 90^{\circ}$ で測定した. 図より, 膜厚 400 nm の試料では酸化チタンの回折線は 認められなかった.原因として膜厚が薄いためか非晶質 であることが考えられる. 膜厚が 500 nm 以上になると $2\theta = 70.3^{\circ}$ 付近にアナターゼ型酸化チタンである (220) 面からの各回折線が確認できた.なお,膜厚の増加に伴 いわずかだが X線回折強度は強くなる傾向が認められた.

ガラス基板とガラス基板上に成膜した酸化チタン薄膜 の膜厚を 400~1000 nm まで変化させたときの X 線回折図 形 Fig.3 に示す. 図より, 膜厚 400 nm の試料では回折線 は認められず膜厚が 500 nm 以上になると 2θ = 70.3°付近 にアナターゼ型酸化チタンである (220) 面からの各回折 線が確認できた. また膜厚が 700 nm 以上になると 2θ = 25.3°, 55.1°, 70.3°付近にアナターゼ型酸化チタンである (101), (211), (220) 面からの各回折線が確認できた. なお, 膜厚の増加に伴い X 線回折強度は強くなる傾向が認めら れた. このことから, ガラス基板上の薄膜は PET フィル



 図 2 TiO₂薄膜の膜厚を変化させたときのX線回折図形(PET フィルム基板)

Fig.2 X-ray diffraction patterns of TiO₂ thin films under various thickness (PET film substrate).

ム上に成膜したときと同様な傾向にあることがわかった.

Fig.3 のガラスの X 線回折図形より 25.3°, 55.1°に回 折線ピークがあるが, Fig.2 にそのピークが見当たらな い理由は, 基板として使用した PET フィルムの独自の ピークが大きくかつアナターゼ型の酸化チタンのピーク 付近であるためピークが埋もれてしまっているのではな いかと考えている. つまり, 基板をガラス, PET フィル ムと変更しても同様なアナターゼ型の結晶構造をもつ酸 化チタン膜が成膜されていると考えている.

4.2 UV-Visによる吸光度測定結果

Fig.4 に PET フィルムと PET フィルム上に酸化チタン の膜厚を変化させて成膜したときの吸光度測定結果を示 す. PET フィルムは 310 nm 程度で吸光度が上昇してい ることから紫外線領域の光を吸収していると考えられ る.酸化チタンを成膜した場合の PET フィルムは 380 nm 程度で吸光度が上昇していることが確認できた.こ れは酸化チタンの吸収波長が 380 nm なので,酸化チタ ンが成膜されたことにより成膜前と比べて長波長側に吸 収端が変化したと考えられる.

Fig.5 にガラスとガラス基板上に酸化チタンを成膜したときの吸光度測定結果を示す.成膜前のガラス基板は 320 nm 程度で吸光度が上昇していることから紫外線領域の光を吸収していると考えられる.ガラス基板に酸化 チタンを成膜した場合は 380 nm 程度で吸光度が上昇し ていることが確認できた.これは酸化チタンの吸収波長 が 380 nm なので,PET フィルムに成膜したときと同様 に酸化チタンが成膜されたことにより成膜前と比べて長 波長側に吸収端が変化したと考えられる.

バンドギャップ Egは UV-Vis スペクトルから Tauc プロットによって求めることができる.

$$(\alpha \cdot h\nu)^{1/n} = A(h\nu - Eg) \tag{1}$$

ここで(1)式より間接遷移型なのでn=2とし横軸(hv),



- 図 3 TiO₂薄膜の膜厚を変化させたときの X 線回折図形(ガラ ス基板)
- Fig.3 X-ray diffraction patterns of TiO_2 thin films under various thickness (Glass substrate).



図4 TiO₂薄膜の膜厚を変化させたときの吸光度(PET フィ ルム基板)

Fig.4 Absorbance of TiO_2 thin films under various thickness (PET film substrate).



図 5 TiO₂薄膜の膜厚を変化させたときの吸光度(ガラス基板) Fig.5 Absorbance of TiO₂ thin films under various thickness (Glass substrate).

縦軸 (α・hv)¹²のグラフ上にプロットして曲線を描き,変 曲点の位置で接線を引き横軸と接線が交わる点をバンドギ ャップ Eg とした. Fig.6 と Fig.7 にフィルム上に酸化チタン を成膜した場合とガラス上に酸化チタンを成膜した場合の 結果を示す. 膜厚増加に伴うバンドギャップの顕著な変化 は確認できなかった. 一般的なアナターゼ型酸化チタンの バンドギャップの 3.2 eV と同等であることが確認できた.

4.3 電気抵抗率測定結果

Fig.8 に PET フィルム上に酸化チタンの膜厚を変化し 成膜したときの紫外線照射前後の電気抵抗率測定の結果 を示す.紫外線照射 120分後に測定した.紫外線照射前 の試料は全て 5.0 × 10⁴ Ω・m 程度であることがわかる. 紫外線照射後は全て電気抵抗率が下がっていることが確 認できた. 膜厚が厚いほど電気抵抗率が低くなっていき, 膜厚が 700 nm のとき最も低い電気抵抗率を示した.そ れ以上厚くなると抵抗率が高くなることも確認できた.

Fig.9 にガラス基板上に酸化チタンの膜厚を変化させ, 紫外線照射前後の電気抵抗率の測定結果を示す. PET フ ィルムを基板にしたときと同様に紫外線照射前の試料は全 て $5.0 \times 10^4 \Omega \cdot m$ 程度であった.また,紫外線照射後は 全て電気抵抗率が下がっていることが確認できた. 膜厚が 厚いほど電気抵抗率が低くなっていき, 膜厚が 700 nm の



- 図6 TiO₂薄膜の膜厚を変化させたときのバンドギャップ (PET フィルム基板)
- Fig.6 Calculation of band gap Eg of TiO₂ thin films under various thickness (PET film substrate).



- 図7 TiO₂薄膜の膜厚を変化させたときのバンドギャップ (ガラス基板)
- Fig.7 Calculation of band gap *Eg* of TiO₂ thin films under various thickness (Glass substrate).



図 8 TiO₂薄膜における電気抵抗率(PET フィルム基板) Fig.8 Dependence of resistivity ρ on TiO₂ film thickness (PET film substrate).



- 図9 TiO2薄膜における電気抵抗率(ガラス基板)
- Fig.9 Dependence of resistivity ρ on TiO₂ film thickness (Glass substrate).



図 10 TiO₂薄膜における酸化分解反応の 膜厚依存性

Fig.10 Dependence of oxidative dissolution reaction on TiO₂ film thickness.



図 11 TiO₂薄膜の膜厚を変化させたときの 超親水性効果(PET フィルム基板)

Fig.11 Characteristic of the super-hydrophilic effect of TiO₂ thin films under various thickness (PET film substrate).



Fig.12 Characteristic of the superhydrophilic effect of TiO₂ thin films under various thickness (Glass substrate).

とき最も低い電気抵抗率を示した. それ以上厚くなると抵 抗率が高くなることも確認できた. PET フィルム上に成膜 した場合とガラス基板上に成膜した場合では紫外線照射 後の電気抵抗率ρが一桁ほど異なる結果となった.

4.4 分解性能評価結果

Fig.10 に PET フィルムとガラス基板上に酸化チタンの 膜厚を変化し成膜したときの分解性能評価結果を示す. 酸化チタンの膜厚に対する吸光度を示している.吸光度 の値が低いほど分解性能が高いことを示している.紫外 線照射下で全ての試料が分解性能を示していることが確 認できた.膜厚が厚いほど分解性能が高くなっており, 700 nmのときに最大の分解性能であった.それ以上の 膜厚になると分解性能は下がっていく傾向になった. PET フィルム基板とガラス基板上を比較すると膜厚に対 する変化の傾向は同じものの PET フィルム基板を使用 したときの方が分解性能が高いことがわかる.

4.5 親水性評価結果

親水性作用の評価を行う際には酸化チタン薄膜の光活 性を考慮し,評価前には暗室にて72時間の保管を行っ た.紫外線照射時間は360分である.Fig.11にPETフィ ルム上に酸化チタンの膜厚を変化させたときの紫外線照 射前後の親水性の評価結果を示し,Fig.12にガラス上に 酸化チタンの膜厚を変化させて成膜したときの紫外線照 射前後の親水性の評価結果を示す.横軸に酸化チタンの 膜厚を示し,縦軸に接触角を示している.接触角が低い ほど親水性が高いことを示している.酸化チタンが成膜 されていないものは紫外線照射前後でほぼ接触角の減少 は見受けられなかった.酸化チタンを成膜した試料は全 て接触角の減少が見受けられ,接触角が5°程度となっ た.紫外線照射を始めてから60~90分程度で水接触角 は半減期を迎え,300分程度で水接触角が5°程度となっ た.水接触角は,接触角 90°を境にして親水性,疎水性 が区分されているが,特に接触角 5°以下の状態は超親 水性²⁾と言われているので酸化チタンを成膜した試料は 全て超親水性を発揮したと考えられる。酸化チタンは結 晶面ごとに親水性の発揮される速度が異なる⁶⁾が,作製 した試料は X線回折解析結果からわかるように非晶質 であり,アモルファス成分が多いことが考えられるので, 紫外線照射後からの水接触角の低下までは時間がかかっ たのではないかと考えられる.PET フィルム基板とガラ ス基板での明確な相異は認められなかった.

4.6 SPMによる表面粗さ測定結果

Fig.13 に PET フィルム基板とガラス基板に酸化チタンの膜厚を変化させたときの表面粗さ Ra の測定結果を示す. 横軸は酸化チタンの膜厚を示しており,縦軸は表面粗さ Ra を示している. Ra の値が高いほど表面の形状が荒く表面積が大きいことを示している. 酸化チタンの膜厚に伴い表面粗さが荒くなっていることが確認でき,700 nm のときに最も表面粗さが高くなっていることがわかる.また,800 nm の以上になると表面粗さは低く



図13 TiO2薄膜における平均面粗さの膜厚依存性

Fig.13 Dependence of average surface roughness on TiO_2 film thickness.



図 14 TiO2薄膜の SPM 画像 (PET フィルム基板) Fig.14 SPM images for TiO2 thin films prepared Under various thinckness. (PET film substrate)

なっていることがわかる. PET フィルム基板とガラス基 板上を比較すると PET フィルム基板を使用したときの 方が平均表面粗さ *Ra* の値が高いことがわかる.

5. 考察

Fig.8, Fig.9の電気抵抗率 ρの測定結果から紫外線照射 後,酸化チタンの膜厚が700 nmのときに最も電気抵抗率 ρが低くなった. また, Fig.10の結果より酸化チタンの700 nmの膜厚のときに最も高い分解性能を示した.また. Fig.13 より酸化チタンの平均表面粗さ Ra 値が 700 nm のと きに最も高い値を示している.酸化チタンを700 nm 成膜 した際に最も表面粗さ Ra が大きくなった理由を考察する. スパッタリングでの成膜では柱状構造 (columnar structure) になり", 成膜膜厚が薄いときは島状になり、厚くなるとそ れらが柱のように成長していき、 基板上に林立している状 態になると言われている、その後、成膜が厚くなるにつれて、 その柱を埋めるように成膜されているのではないかと考え ている. Fig.14 に PET フィルム基板に成膜した酸化チタン 薄膜の SPM 画像を示す。Fig.14 の 400 nm のときは細い針 状になっている部分が見て取れ, 1000 nm の際には 700 nm のときと違い表面が滑らかになっているように視覚的に見 て取れることから推察した. したがって, 酸化チタン光触 媒は表面で反応していることが知られているので, 平均表 面粗さRa 値が高い、つまり光触媒の反応面積が大きいほ ど光触媒の性能が高くなったと考えられる.

6. まとめ

RF マグネトロンスパッタリング法により,フレキシ ブル基板である PET フィルム上に成膜した酸化チタン 薄膜の膜厚を 400~1000 nm まで変化させたときの結晶 構造,吸収スペクトル,紫外線照射時における電気抵抗 率および酸化分解反応を評価し,光触媒活性について検 討した.本実験をまとめると次の通りである.

- (1) X線回折による結晶構造解析より, 膜厚が 500 nm 以上の試料になるとアナターゼ型酸化チタンである 回折線が認められた.また, 膜厚の増加に伴い X 線回折強度は強くなる傾向が認められた.なお,ガ ラス基板上でも同じ結果となった.
- (2) 吸収スペクトルの測定より紫外線領域を吸収していることがわかった.また、バンドギャップ Eg は膜厚の増加に伴い、顕著な変化は認められず、一般的に知られているアナターゼ型酸化チタンのバンドギャップ Eg = 3.2 eVと同等であることが確認できた.なお、基板の相違による顕著な変化はなかった.
- (3) 電気抵抗率の紫外線照射時間依存性より,全ての試料において電気抵抗率の減少が確認できた. PET フィルム基板上に成膜をしたとき,膜厚 700 nm の試料が最も結果が良好であった.
- (4) 酸化分解反応の紫外線照射時間依存性より,全ての 試料において吸光度の減少が確認でき,膜厚が700 nmの試料が最も結果が良好であった.
- (5) 平均面粗さの膜厚依存性より, 膜厚の増加に伴い平 均面粗さ Ra が増加することが確認できた. PET フ ィルム基板上に成膜をしたとき, 膜厚 700 nm の試 料が平均表面粗さ Ra が最も高い値を示した.

以上のことから, RF マグネトロンスパッタリング法 により, フレキシブル基板である PET フィルム上に成 膜した酸化チタン薄膜の試料の最適な膜厚は, 700 nm であることがわかった.

参考文献

- F. Honda: Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode. Nature (1972) 37-38
- 2) 橋本和仁,坂井伸行,入江 寛,高見和之,砂田香矢乃: 光触媒応用技術, pp18, 19, 29, 60-82,東京図書株式会社 (2007)
- 3) 矢澤翔大,工藤祐輔,中西哲也,竹内智彦,荒木翔太, 片山 昇,小越澄雄:水素マイクロ波プラズマ処理によ る可視光応答化酸素欠損型光触媒の製作.静電気学会誌 37 [3] (2013) 138-143
- 小島啓安:現場のスパッタリング薄膜 Q&A 第2版, pp3-5,日刊工業新聞(2015)
- 5) 早川孝宏・新妻清純・移川欣男:マグネトロンスパッタ 法による TiO₂薄膜の紫外光照射に伴う光触媒効果なら びに電気抵抗率の減少. 電気学会論文誌 A, **126**[5] (2006) 385-390
- 6)橋本和仁,渡部俊也:光照射による酸化チタン表面の超 親水性変換.表面化学20[2](1999)85-93
- 7) 金原 粲:スパッタリング現象, pp177-181, 東京大学出版会 (1991)